



Strona główna > Wyposażenie serwisu > Sprzęt lutowniczy > Platformy reballing BGA > AMAOE Mbga-B13 IP13 4w1 0.12mm BGA platforma do reballingu wraz z sitami

## AMAOE Mbga-B13 IP13 4w1 0.12mm BGA platforma do reballingu wraz z sitami

ID produktu: 22949

Cena netto: **194,31 PLN**

Cena brutto: **239,00 PLN**

Waga: **1,00 kg**

### Opis produktu:

AMAOE Mbga-B13 IP13 4w1 0.12mm BGA platforma do reballingu wraz z sitami Platformy do reballingu to wysokiej jakości produkty, umożliwiające ponowne precyzyjne stworzenie kulek łączących górną oraz dolną część płyty głównej oraz do usuwania kleju. Wykonane z wysokiej jakości kamienia syntetycznego, odporne na wysokie temperatury i szybko się schładzającego. iPhone: Mbga 13mini /0.12mm, Mbga 13 /0.12mm, Mbga 13 Pro /0.12mm, Mbga 13ProMax /0.12mm.

#### Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia: 0 801 671 717

E-mail: [biuro@multi-com.pl](mailto:biuro@multi-com.pl)

Skype: Multi-COM

#### Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA

[Przejdź do produktu](#)

